

重要提示：此乃要件，請即處理。如有疑問，請諮詢專業意見。

香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司（「港交所」）、香港中央結算有限公司及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）各自對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。管理人對本公告所載資料於發佈日期的準確性承擔全部責任，並確認在作出一切合理查詢後，據其所知及所信，本公告於發佈日期所表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出。證監會的認可並不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

Global X Exchange Traded Funds Series OFC（「本公司」）

Global X 中國半導體 ETF

（港元櫃台股份代號：3191；美元櫃台股份代號：9191）

（「子基金」）

（為根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 104 條獲認可，具有可變動股本、有限責任且與子基金之間的法律責任分隔的香港公開傘子開放式基金型公司 Global X Exchange Traded Funds Series OFC 的子基金）¹

公告

FactSet 中國半導體指數變更

敬愛的股份持有人：

未來資產環球投資（香港）有限公司為本公司及子基金的管理人（「管理人」），謹此知會投資者子基金基準指數（「指數」）的指數計算方法及指數調整將於 2026 年 4 月 24 日 作出變更：

1. 指數變動

指數計算方法及指數調整將更新（「變更」），詳情如下：

現指數範圍	修訂後的指數計算方法及指數調整
指數計算方法	指數計算方法
指數範圍	指數範圍
指數的指數範圍（「 指數範圍 」）包括由已於中國內地及香港設立總部或註冊成立的公司發行並符合	指數的指數範圍（「 指數範圍 」）包括由已於中國內地及香港設立總部或註冊成立的公司發行並符合

¹證監會的認可並不等於對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

下列全部標準的普通股或美國預託證券：

1. 於下列交易所之一上市：

- 1) 香港：聯交所
- 2) 中國內地：上交所及深交所
- 3) 美國：紐約證券交易所及納斯達克股票市場

* 註冊地或總部位於離岸金融中心（包括開曼群島、英屬維京群島、百慕達及愛爾蘭）並於香港上市或滿足滬港通及深港通要求於上交所及深交所上市的證券亦屬合資格投資範圍。

2. 於選擇日（定義見下文）擁有 2,000 萬港元的最低三個月日平均成交值。倘現有成份股於選擇日擁有 1,500 萬港元的最低三個月日平均成交值，則可以保留在指數中。

3. 按下列 FactSet Revere Business Industry Classification System Focus 的第 6 級子行業被分類為專注於其中一個或多個類別：

- i. 組裝設備製造；
- ii. 自動駕駛汽車半導體；
- iii. 人工智慧/大規模處理圖形控制器；
- iv. 多元化半導體設備製造商；
- v. 多元化半導體；
- vi. 嵌入式汽車軟體；
- vii. 電子製造設備製造；
- viii. 閃存半導體；
- ix. 通用汽車半導體；
- x. 其他分立半導體；
- xi. 其他前端加工設備製造商**；
- xii. 其他處理器半導體；
- xiii. 量子處理器半導體
- xiv. 安全及識別半導體；
- xv. 半導體鑄造服務；
- xvi. 半導體包裝及測試服務；
- xvii. 專業模擬及混合信號半導體；
- xviii. 測試、測量及計量設備製造商；
- xix. 圖像傳感器和圖像捕獲半導體；
- xx. 射頻模擬及混合信號半導體；
- xxi. 通用類比和混合信號半導體；
- xxii. 其他電源模擬及混合信號半導體；
- xxiii. 其他記憶體半導體；
- xxiv. 全套組裝及製造服務；
- xxv. 微處理器（MPU）半導體；及
- xxvi. IC 級電子設計軟體

** 2023 年 7 月 30 日之前，歸類為「其他前端加工

下列全部標準的普通股或美國預託證券：

1. 於下列交易所之一上市：

- 1) 香港：聯交所
- 2) 中國內地：上交所及深交所
- 3) 美國：紐約證券交易所及納斯達克股票市場

* 註冊地或總部位於離岸金融中心（包括開曼群島、英屬維京群島、百慕達及愛爾蘭）並於香港上市或滿足滬港通及深港通要求於上交所及深交所上市的證券亦屬合資格投資範圍。

2. 於選擇日（定義見下文）擁有 2,000 萬港元的最低三個月日平均成交值。倘現有成份股於選擇日擁有 1,500 萬港元的最低三個月日平均成交值，則可以保留在指數中。

3. 按下列 FactSet Revere Business Industry Classification System Focus 的第 6 級子行業被分類為專注於其中一個或多個類別：

- i. 組裝設備製造；
- ii. 自動駕駛汽車半導體；
- iii. 人工智慧/大規模處理圖形控制器；
- iv. 多元化半導體設備製造商；
- v. 多元化半導體；
- vi. 嵌入式汽車軟體；
- vii. 電子製造設備製造；
- viii. 閃存半導體；
- ix. 通用汽車半導體；
- x. 其他分立半導體；
- xi. 其他前端加工設備製造商**；
- xii. 其他處理器半導體；
- xiii. 量子處理器半導體
- xiv. 安全及識別半導體；
- xv. 半導體鑄造服務；
- xvi. 半導體包裝及測試服務；
- xvii. 專業模擬及混合信號半導體；
- xviii. 測試、測量及計量設備製造商；
- xix. 圖像傳感器和圖像捕獲半導體；
- xx. 射頻模擬及混合信號半導體；
- xxi. 通用類比和混合信號半導體；
- xxii. 其他電源模擬及混合信號半導體；
- xxiii. 其他記憶體半導體；
- xxiv. 全套組裝及製造服務；
- xxv. 微處理器（MPU）半導體；及
- xxvi. IC 級電子設計軟體；及
- xxvii. 其他可程式化邏輯及 ASIC 半導體

設備製造商」的證券不包括在 Factset Reverse Hierarchy 中映射為專注於光伏晶圓的證券。

** 2023 年 7 月 30 日之前，歸類為「其他前端加工設備製造商」的證券不包括在 Factset Reverse Hierarchy 中映射為專注於光伏晶圓的證券。

附註：上文所載資料僅重點說明本次有關變更所涉及的指數方法相關部分。投資者如欲了解完整及全面的指數方法，請參閱基金說明書。

2. 對子基金的影響

除上述內容外，實施這些變更後，管理子基金的費用或成本不會發生變化。

除上述另有規定外，管理子基金的營運及／或管理子基金的方式將不會出現任何變動，上述變更不會影響子基金的現有投資者。而子基金的特性或風險狀況亦不會出現任何變動。投資者的權利或利益亦將不會因本公告所載的變動而受到重大損害。

本公告所述的變動無須投資者批准。

3. 一般事項

除非另有說明，本公告中所使用的所有詞彙（如以大寫形式表示）均與 2026 年 3 月 19 日刊發之公司的基金說明書（「基金說明書」）所載定義相同。

子基金的基金說明書將進行修訂，以反映上述變更以及相應的變化、編輯和其他更新。更新後的發售文件將於 2026 年 4 月 30 日左右上載至管理人網站 <https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/>²及香港交易所網站 <http://www.hkex.com.hk>。

投資者如對本公告有任何有關疑問，可於辦公時間至香港銅鑼灣新寧道 1 號利園 3 期 11 樓 1101 室或透過查詢熱線(852)2295-1500 聯絡管理人。

未來資產環球投資（香港）有限公司
作為本公司及子基金的管理人
日期：2026 年 3 月 24 日

² 此網站並未經證券及期貨事務監察委員會審批。